

Bandgalvanik | *Continuous plating*

Veredelungsmöglichkeiten | *Electroplating options*

		Nickel <i>Nickel</i>	Kupfer <i>Copper</i>	Silber* <i>Silver*</i>
mögliche Schichtstärken <i>possible thicknesses [µm]</i>	min. max.	0,50 5,00	0,50 3,00	0,50 20,00
mögliche Bandbreiten <i>possible strip widths [mm]</i>	min. max.	5,00 100	5,00 100	5,00 100
mögliche Bandstärken <i>possible strip thicknesses [mm]</i>	min. max.	0,10 1,00	0,10 1,00	0,10 1,00
Ringdurchmesser <i>ring diameter [mm]</i>	min. max.	280 1000	280 1000	280 1000
Ringgewicht <i>ring weight</i>	min. max.	80 m / Ring 80 m / ring 250 kg	80 m / Ring 80 m / ring 250 kg	80 m / Ring 80 m / ring 250 kg
vollflächig <i>entire surface</i>		beidseitig <i>both sides</i>	beidseitig <i>both sides</i>	beidseitig bzw. einseitig <i>both sides or one side</i>
Flash <i>flash</i>		möglich <i>possible</i>	möglich <i>possible</i>	möglich <i>possible</i>
selektiv <i>selective</i>				beidseitig bzw. einseitig <i>both sides or one side</i>
Flash <i>flash</i>				mit + ohne <i>with + without</i>
geeignete Grundmaterialien <i>suitable substrates</i>	Messing, Kupfer, Nickel, Bronze-Werkstoffe <i>brass, copper, nickel, bronze materials</i>			

* mit und ohne Passivierung | *with or without passivation*

